

注：需重点出席的会议及活动已在附件中用黄色标注，具体内容以当天实际情况为准。

日期	时间	日程	场地
10月26日 (周一)	14:30-20:30	住宿嘉宾会议报到	洲际酒店 一楼大堂
	13:30-15:00	2026年下半年全国地方电子电路行业协会秘书长联席会（邀请制）	洲际酒店 二楼会议室3厅
	16:00-17:30	CPCA覆铜板分会换届会议（工作会议）	
	18:00-20:00	自助晚餐（工作餐）	洲际酒店
10月27日 (周二)	09:30-11:00	国际电子电路（大湾区）展览会开幕式（开放制）	Hall 6 开幕式区
	11:00-12:00	开幕式嘉宾巡馆（邀请制）	Hall 6、Hall 8
	11:30-12:00	菲希尔新品发布（邀请制）	Hall 8-8A04
	13:30-16:30	CPCA第九届第二次常务理事会、第二届第二次监事会（内部会议）	红树林厅A厅
	13:30-16:35	算力筑基·板载未来 ——PCB赋能算力基础设施高质量发展论坛（开放制）	Hall 6 开幕式区
	13:00-16:00	OPEN TALK 洞见创新·新产品新技术发布会 ——数智化与绿色能效专场（开放制）	Hall 8 论坛区
	13:30-16:00	全球AI+硬件创新大会暨“星火”全球硬件创新大赛优秀成果路演（开放制）	Hall 6 硬件创新 专区路演区
	14:00-16:00	供需对接会（邀请制）	Hall 8 买家俱乐部
	18:00-20:00	2026 CPCA 电子电路行业嘉年华之夜（邀请制）	洲际酒店 伊敦宴会厅
10月28日 (周三)	10:00-12:15	2026 中日电子电路秋季大会暨秋季 PCB 技术/信息论坛主旨论坛（收费制）	红树林厅A厅
	10:00-12:30	2026 M9 等级覆铜板材料应用技术论坛（上半场）（开放制）	Hall 6 开幕式区
	09:30-12:00	CPCA 绿色环保专题论坛开放（开放制）	Hall 8 论坛区
	13:30-16:30	2026 中日电子电路秋季大会暨秋季 PCB 技术/信息论坛-分论坛（收费制）	Hall 6 馆间会议室
	13:30-16:30	航空航天与电子电路技术论坛（开放制）	Hall 8 论坛区
	13:30-14:30	理事单位专场巡馆（邀请制）	Hall 6、Hall 8
	13:00-16:00	OPEN TALK 洞见创新·新产品新技术发布会 ——PCB与先进封装技术专场（开放制）	Hall 8 论坛区
	13:30-16:30	嘉立创技术沙龙（开放制）	Hall 6 硬件创新 专区路演区
	13:30-17:00	中国电子电路产业链首届投资大会（开放审核制）	红树林厅A
10月29日 (周四)	07:30-09:30	“律动湾区·产业同行”第二届健康跑（开放审核制）	福海河公园
	09:30-12:00	2026 中日电子电路秋季大会暨秋季 PCB 技术/信息论坛-分论坛（收费制）	Hall 6 馆间会议室

	09:30-12:00	国际标准和国家标准宣贯会（开放制）	Hall 8 论坛区
	10:00-12:00	2026 M9 等级覆铜板材料应用技术论坛（下半场）（开放制）	Hall 6 开幕式区
10月27日至29日	全天	国际电子电路（大湾区）展览会（开放制）	Hall 6、Hall 8

2026 电子半导体产业创新发展大会日程表（附件 1）

2026

2

为深入学习贯彻习近平总书记关于发展先进制造业的重要指示精神，全面落实全国先进制造业大会部署要求，配合推进《电子信息制造业发展“十五五”规划》落地实施，持续推动先进制造业做大做强、促进电子电路行业高质量发展，中国电子电路行业协会将于 2026 年 10 月 27 日-29 日在深圳国际会展中心（宝安）召开 2026 电子半导体产业创新发展大会暨国际电子电路（大湾区）展览会”（以下简称“大会”）。

本次大会以“**聚集 AI PCB 及电子半导体生态链**”为融合理念，贯穿开幕式、主旨论坛、高层会议与展览展示全流程，集中呈现人工智能 AI 驱动下 PCB 从连接载体升级为核心部件的技术全景。在**国产化供应端**，展示从材料到设备的全链条自主可控成果，覆铜板、铜箔、树脂、电子布、石英布、精密刀具等高端材料与数控钻孔、激光加工、直写光刻、电镀表面处理、量检测、自动化等 AI 赋能的高端制造设备集中亮相；在**绿色低碳端**，呈现从“末端治理”走向“全流程绿色制造”的可持续发展实践；在**跨界融合端**，链接中国半导体行业协会、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟、广东省航空航天学会、华强电子世界、重庆市智能网联新能源汽车芯片产业联盟等资源，打通从芯片设计、封装测试到电子电路制造，再到下游应用的关键链路，推动电子电路产业与终端场景深度融合对接。

一、大会信息

大会名称：2026 电子半导体产业创新发展大会暨国际电子电路（大湾区）展览会 CPCA Show Plus 2026

大会时间：2026 年 10 月 27 日-29 日

大会地点：深圳国际会展中心（宝安）

大会计划规模：展览面积 40,000 平方米，参展商 390 家，专业观众 45,000 人次

大会主题：科创领航 链接未来 Innovation Links the Future

组织架构：

主办单位——中国电子电路行业协会

协办单位——中国半导体行业协会、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟、广东省航空航天学会、广东省电路板行业协会

二、大会亮点

（一）AI 贯穿全流程，赋能全产品生命周期

本届展会以“聚集 AI PCB 及电子半导体生态链”为融合理念，贯穿开幕式、主旨论坛、高层会议与展览展示全流程。AI 算力、存储等需求正成为 PCB 行业最重要的结构性增量，推动 PCB 从单纯的连接载体升级为决定算力效率的核心部件。本届展会将集中呈现人工智能 AI 驱动下的 PCB 技术升级全景，在供应端、制造端和应用端的不用场景应用，以及深南电路、东山精密、胜宏科技、景旺电子、安捷利美维、嘉立创等 PCB 行业龙头齐聚，展示面向 AI 服务器与高速运算场景的封装基板、高多层板、高阶 HDI、高频高速板等硬核产品。展会现场将以知识图谱和企业展示的形式直观呈现 AI 服务器中不同 PCB 的应用场景矩阵，让观众一站式了解 AI PCB 的技术演进与能力。

（二）从材料到设备，全链条展示自主可控的国产化供应能力

展会集中展示从上游材料到关键设备的国产化替代成果。在材料端，覆铜板、铜箔、树脂、电子布、石英布、刀具钻针等高端材料的国产化突破成为重要看点，台耀科技、安美特、金洲精工、鼎泰高科、致远电子、南亚新材、中益新材、无锡宏仁、南通星辰、同宇新材等企业将集中亮相。在设备端，大族数控、芯碁微装、盛雄激光、苏州维嘉、源卓微纳、南京大量数控、宜美智、鼎旭实业、智联半导体、迅得机械、昊

志机电、菲希尔测试仪器、捷佳伟创、泰金新能、科视光学、鼎阳科技、极测智能、极致汇仪、是德科技、深视科技等领军企业同台亮相，集中展示数控钻孔、激光加工、直写光刻、精密刀具、电镀表处、测量检测、自动化等全工序解决方案，呈现国产设备在关键工序上的替代进展。

（三）从“末端治理”走向“全流程绿色制造”的可持续发展实践

响应“双碳”目标与 ESG 发展要求，为行业低碳转型提供可落地的实践参考，推动行业绿色化可持续发展。本次展会吸引了一批环保企业参展，设置绿色环保专题论坛，还将发布《中国电子电路行业 ESG 绿色发展白皮书》，集中呈现 PCB 工厂绿色升级的最新成果，涵盖废水处理、废气治理、节能设备等解决方案，以及绿色环保型基材、低能耗生产设备、可回收辅料与清洁生产工艺。

（四）从场景应用到生态构建，不断跨界融合

在应用场景端，展品覆盖人工智能终端、先进计算产业、AI 算力、存储、光电子、具身智能、液冷散热、汽车电子、时空信息产业、能源电子、消费电子等应用领域，链接中国半导体行业协会、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟、广东省航空航天学会、华强电子世界、重庆市智能网联新能源汽车芯片产业联盟等资源，呈现产业与下游应用的融合趋势。生态构建方面，展会设置“芯智创想产学研专区”与“星火全球硬件创新大赛专区”，汇聚哈尔滨工业大学、电子科技大学、广东工业大学、深圳大学、广州大学等 985、211 双一流高校实验室成果与创新方案，推动技术从实验室走向产业化；同时联动新泓教育、吉安职院等职业学校，为行业提供不同层次人才培养支撑，构建从技术研发到人才供给的完整创新生态。

三、展品范围

（一）印制电路板：AI 服务器用 PCB、光模块用 PCB、封装基板、消费电子 PCB 、汽车 PCB 等

（二）半导体：半导体设备、陶瓷基板、玻璃基板、半导体材料、半导体不良检测设备、半导体封装及封测

（三）电子电路供应链：设备、原辅材料、电子化学品、封装测试设备材料

（四）未来工厂及智能制造：智能工厂解决方案、智能制造材料、智能制造服务及创新技术、工业互联网、工业机器人

（五）可持续发展：环保、水处理、洁净室技术及设备、ESG 评估机构

（六）其他：大学、媒体、行业商协会、学术研究机构、咨询服务机构

四、配套活动

（一）2026 中日电子电路秋季大会暨秋季 PCB 技术/信息论坛

（二）算力筑基·板载未来—PCB 赋能算力基础设施高质量发展论坛

（三）OPEN TALK 洞见创新·新产品新技术发布

（四）2026 中国电子电路产业链首届投资大会

（五）2026 M9 等级覆铜板材料应用技术论坛

（六）全球 AI+硬件创新大会暨“星火”全球硬件创新大赛优秀成果路演

（七）CPCA 绿色环保专题论坛

（八）航空航天与电子电路技术论坛

（九）国际标准和国家标准宣贯会

（十）律动湾区·产业同行——第二届健康跑

五、特别展区设置

2026 电子半导体产业创新发展大会暨国际电子电路（大湾区）展览会将围绕电子电路及半导体行业全产业链的最新需求、技术、产品和服务展开，计划以创新应用集合专区、特别专区等方向为主线，延展六个主题展示专区进行展区设置：

（一）创新应用集合专区：

1. AI PCB 生态专区

2. PCB 赋能专区 ·硬核智造区

(二) 特别专区:

1. 中国电子电路优秀企业展示专区
2. [芯智创想]产学研专区
3. “星火”全球硬件创新大赛专区
4. 半导体先进封装基板技术专区

六、参观登记通道

1. 二维码注册通道（中文）:



2. PC 端注册通道:

官网: www.cpcashowplus.com 观众中心完成注册

3. 小程序注册通道:

